

证券代码：688372
转债代码：118055

证券简称：伟测科技
转债简称：伟测转债

公告编号：2025-056

上海伟测半导体科技股份有限公司关于公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 为完善全国战略布局、进一步扩大市场占有率，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在成都市投资 10 亿元，主要用于设备购置、场地建设及土地购置等（最终投资金额以项目实际投资为准）。

● 资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定方式，公司将根据实际资金情况对项目的实施进度进行合理规划调整。

● 风险提示：

1、本项目建设过程中如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略重大变动等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致项目无法如期或全部建设完成。

2、本次投资项目投资内容包含土地购置，项目实施须以依法取得国有土地使用权为前提，土地使用权出让协议尚未签署，土地使用权能否获得、最终成交价格、取得时间均存在不确定性。

3、由于本项目需要一定的建设期，在实施过程中可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。

4、投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等各项前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

一、对外投资概述

公司于 2025 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。为完善全国战略布局，扩大市场份额，提升综合竞争力，深度服务西南区域的集成电路产业客户群，公司拟在成都市投资不超过人民币 10 亿元，主要用于设备购置、场地建设及土地购置等（最终投资金额以项目实际投资为准）。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项，并签署与此项投资相关的手续及文件。

本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项尚须政府主管部门备案或审批。

二、对外投资项目的基本情况

项目实施主体：公司

项目地址：成都市

项目建设内容：设备购置、场地建设及土地购置

项目投资金额预计：不超过 10 亿元（最终投资金额以项目实际投资为准）

项目资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定方式，公司将根据实际资金情况对项目的实施进度进行合理规划调整。

项目用地最终面积以相关部门公布的土地使用权出让信息为准，公司将通过招拍挂方式取得。本项目投资和实施是以竞买目标土地为前提，土地使用权最终能否竞得以及成交价格、取得时间等具有不确定性。

三、本次对外投资对公司的影响

本项目尚处于筹划阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。由于项目建设尚需一定的时间周期，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质的影响，预计对公司 2025 年度经营业绩不会构成重大影响。

公司将通过本项目完善全国战略布局，填补西南区域空白，以此形成覆盖长三角、珠三角、环渤海和西南地区的全国性服务网络。本项目的建设符合行业发展趋势及公司战略发展方向，有利于公司业绩的持续增长，有利于进一步巩固公司的行业地位，有利于提升公司市场竞争力。

四、本次对外投资的风险分析

（一）本项目建设过程中如遇行业政策调整、市场环境变化、公司经营策略重大变动等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致项目无法如期或全部建设完成。

（二）本次投资项目投资内容包含土地购置，项目实施须以依法取得国有土地使用权为前提，土地使用权出让协议尚未签署，土地使用权能否获得、最终成交价格、取得时间均存在不确定性。

（三）由于本项目需要一定的建设期，在实施过程中可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期完成的风险。

（四）投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等各项前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日